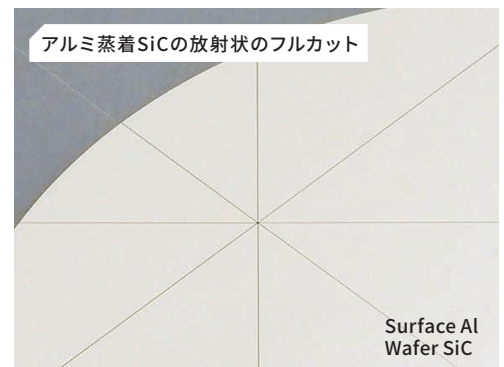
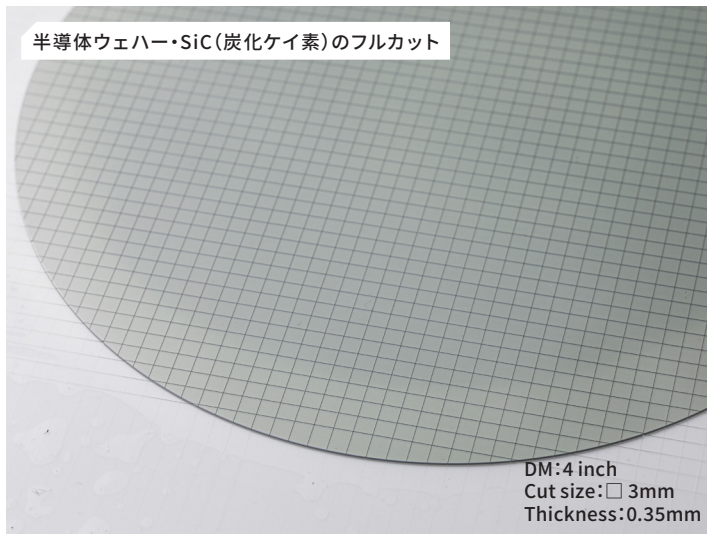


Application

<https://ultex.co.jp>Cutting カッティング

半導体ウェハー・SiC (炭化ケイ素) の音波フルカット

Point ここがポイント

- ▶ ブレードの耐磨耗性のアップ
- ▶ 大きなチッピングの防止
- ▶ 難切材の高速カット
- ▶ ダメージが発生しない

Product used 使用する装置

- ▶ SCS



AP-J-0070A4-2025040101